



RE900-06

- Fibre de verre FR4 époxyde 1,50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique et un laque d'arrêt de soudure
- Platine d'adaptation pour TSOP II 20, 24, 26, 28, 32 (1,27 mm)
- Perforation 1,00 mm Ø
- Les données Data Gerber d'apprêt pour l'établissement de l'application de pâte à braser seront mis à la disposition gratuitement
- Dimensions 26,50 x 30,94 mm

Module-No. Type	Pitch	Pin	Dimensions (mm)
RE900-06	TSOP II	1,270 mm	20, 24, 26, 28, 32 11,50 x 21,30